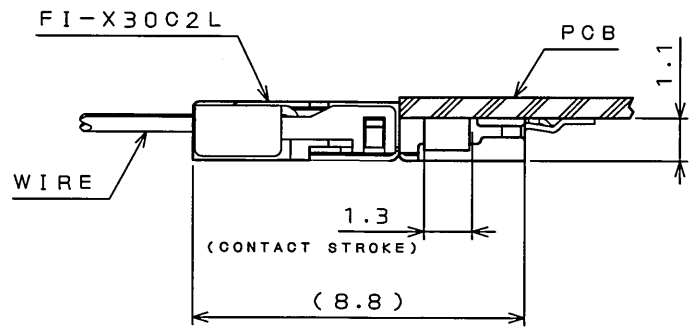
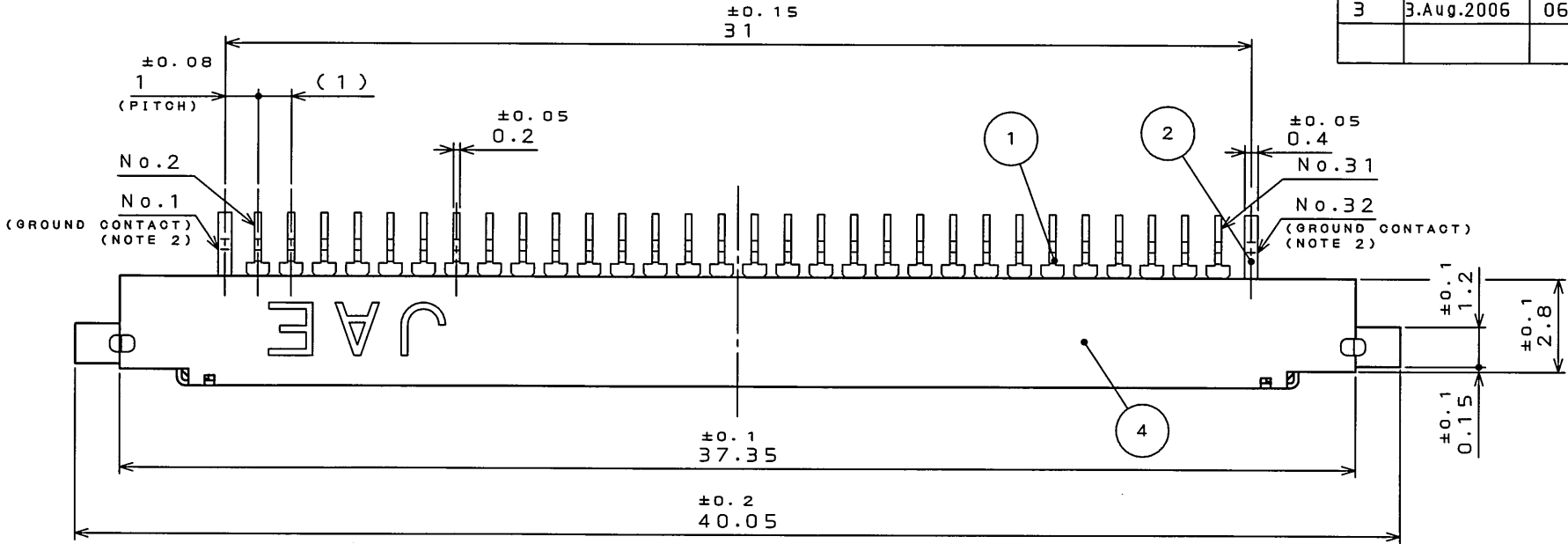
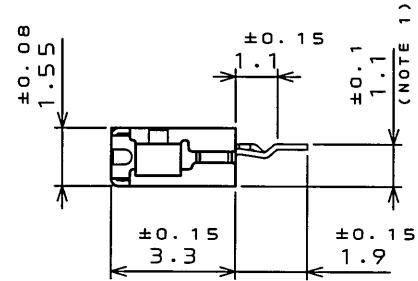
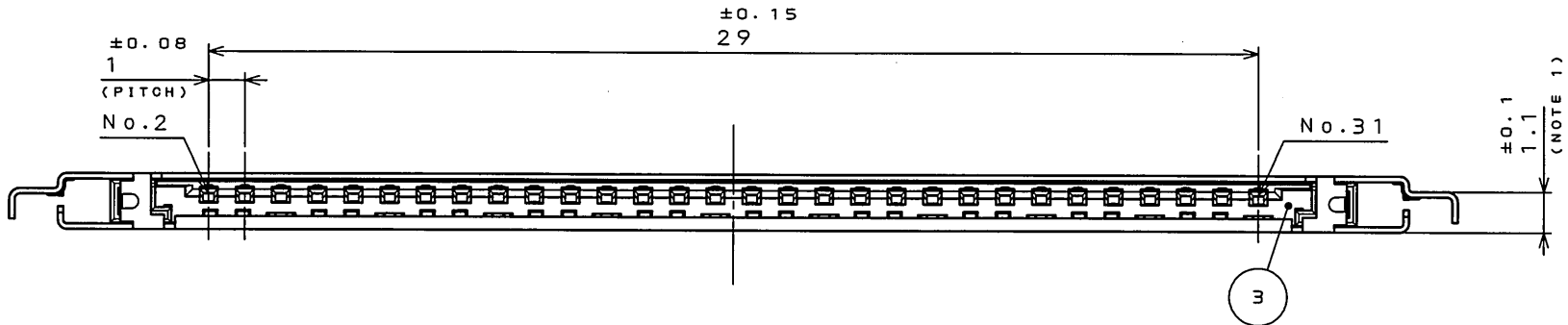


8999E01S
(ON 0NIMVH) 品名図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	4.Sep.2002	50570	REVISED FINISH メッキ仕上げ変更		K.HISAMATSU	A.KIMURA	Y.ICHIMURA
3	3.Aug.2006	060641	ADDED LOT NO. AND NOTE.		T.SHIOIDA	M. Suzuki	K. Hisatomi

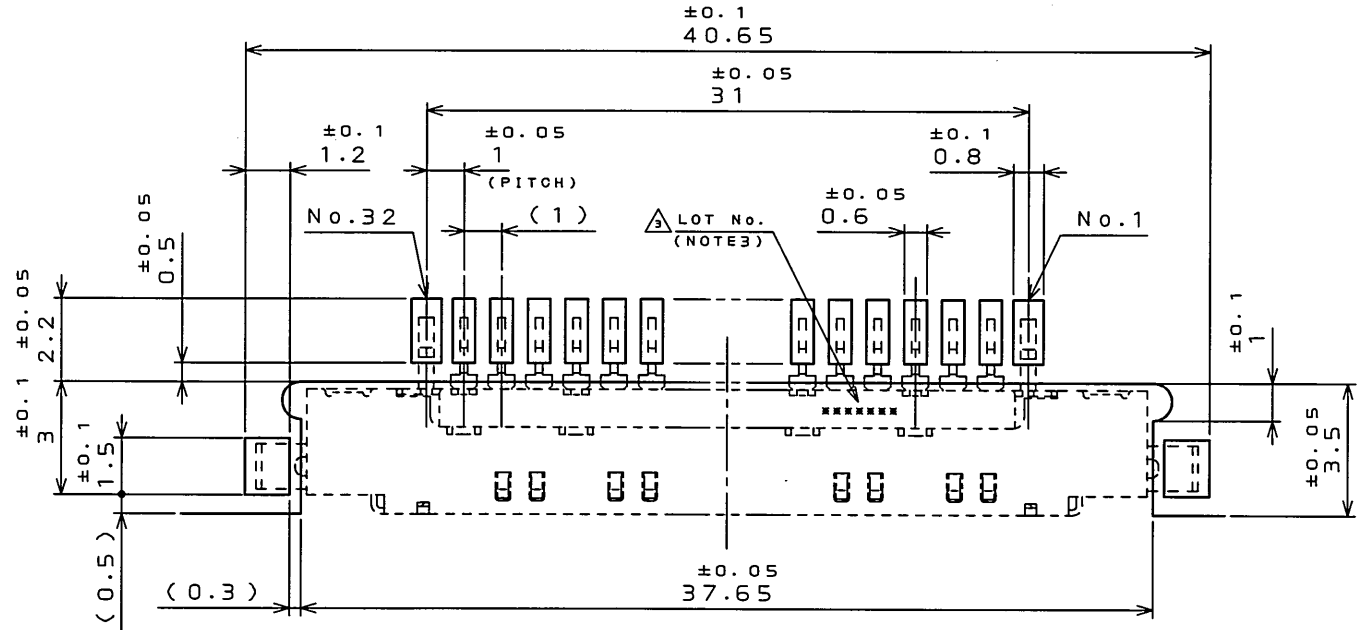


MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)



- NOTE1. COPLANARITY BETWEEN TERMINAL AND HOLD DOWN OF SHELL SHOULD BE 0.1mm MAX.
2. TERMINALS NO. 1 AND NO. 32 ARE APPROPRIATE FOR GROUND CONTACTS.
3. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

注1. 端子及び、シェルのホルドダウンの相互のバラツキは0.1以内である。
2. 端子No. 1, 32はグランド専用コンタクトとする。
3. 図示の位置にロット番号を表示する。



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

4	SHELL	1	STAINLESS STEEL	TIN PLATING	
3	INSULATOR	1	HEAT RESISTING PLASTIC		UL94 V-0 BLACK
2	GROUND PLATE	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
1	CONTACT	30	COPPER ALLOY	△ GOLD (0.3μm MIN) OVER NICKEL	△ TERMINAL AREA: TIN-COPPER OVER NICKEL

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)					
第1版 (ORIGINAL DATE) 18.Feb.2002					
製図 DR.					
担当 CHK.					
査閲 APPD.					
承認 APPD.					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)					
寸法 (DIMENSION)					
角度 (ANGLES)					
. ± 0.8					
.X ± 0.4					
.XX ± 0.1					
.XXX ±					
R度 (SCALE) 5:1					
シリーズ (SERIES) FI-X					
名称 (TITLE) FI-XB30SRL-HF11 (PCB SIDE)					
質量 (MASS)					
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					
図面番号 (DRAWING NO.) SJ036683					
版数 (REV.) 3					

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FIXB30SRLHF11R3000](#)